



京鼎精密科技股份有限公司

2024第三季法人說明會

2024/12/10

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

會議議程

- 公司簡介
- 財務報告
- 營運與展望
- 問答交流

李貞誼

發言人

李貞誼

發言人

黃俊凱

協理

陳鎮福

特助



主要業務

- 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務
- 半導體設備及零部件再生循環
- 半導體自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案
- 醫療設備製造及設計服務

全球佈局 區域製造



2001 2015
成立 上市(3413TT)

3,457 員工人數
截至2024/11/30

NT\$ 10.38億 股本
截至2024/9/30

NT\$ 320.31億 市值
截至2024/11/29

2024年前三季度合併營收 NT\$116.55億 年增20.5%	2024年前三季度毛利率 26.3% 年增 0.6 ppts	2024年前三季度淨利 NT\$18.24億 年增22.7%
---	--------------------------------------	--------------------------------------

全球佈局



量產基地

新產品開發中心



China+1



- : 營運製造據點-台灣-竹南/上海/江蘇
- : 營運製造據點(未來)-泰國
- : 新產品導入與小量生產據點-矽谷,USA
- : 銷售服務據點-台灣/江蘇/加州/德州/亞利桑那州

財務報告

綜合損益表



單位：新台幣百萬元	3Q24		2Q24		QoQ%	3Q23		YoY%	YT3Q24		YT3Q23		YoY%
營業收入淨額	4,612	100.0%	3,721	100.0%	23.9%	2,977	100.0%	54.9%	11,655	100.0%	9,671	100.0%	20.5%
營業毛利	1,234	26.8%	992	26.7%	+0.1 pts	756	25.4%	+1.4 pts	3,061	26.3%	2,489	25.7%	+0.6 pts
營業費用	(424)	(9.1%)	(386)	(10.4%)		(347)	(11.6%)		(1,163)	(10.0%)	(1,038)	(10.7%)	
營業利益	810	17.7%	606	16.3%	+1.4 pts	410	13.8%	+3.9 pts	1,897	16.3%	1,451	15.0%	+1.3 pts
營業外損益	(101)	(2.2%)	141	3.8%		187	6.3%		303	2.6%	407	4.2%	
稅前淨利	708	15.5%	747	20.1%	-4.6 pts	597	20.1%	-4.6 pts	2,200	18.9%	1,858	19.2%	-0.3 pts
本期淨利	582	12.6%	696	18.7%	-6.1 pts	473	15.9%	-3.3 pts	1,824	15.6%	1,486	15.4%	+0.2 pts
歸屬予：													
母公司股東	582		696		-16.4%	473		22.9%	1,824		1,486		22.8%
基本每股盈餘(元)	5.52		6.75		(1.23)	4.87		0.65	17.79		15.29		2.50
加權平均流通在外股數(百萬股)	105.42		103.09			97.18			102.48		97.15		

資產負債表及重要財務指標



單位：新台幣百萬元

	3Q24		2Q24		3Q23	
現金及流動金融資產	9,613	45%	11,169	53%	9,305	51%
應收帳款	1,703	8%	1,472	7%	862	5%
存貨	3,449	16%	2,984	14%	2,791	15%
長期投資	440	2%	396	2%	568	3%
不動產、廠房及設備	5,012	24%	4,013	19%	3,787	21%
資產總計	21,506	100%	21,254	100%	18,323	100%
應付帳款	1,533	7%	1,272	6%	894	5%
銀行借款	1,782	8%	1,824	9%	1,677	9%
應付公司債	586	3%	836	4%	1,864	10%
流動負債	4,622	21%	5,233	25%	4,918	27%
負債總計	7,333	34%	8,314	39%	7,223	39%
股東權益總計	14,172	66%	12,940	61%	11,100	61%
重要財務指標						
平均收現天數	29		29		27	
平均銷貨天數	100		102		129	
平均付現天數	39		39		44	
淨營運現金週期天數	90		92		112	
流動比率(倍)	3.26		3.05		2.67	

現金流量表



單位：新台幣百萬元	YT3Q24	YT3Q23
期初現金	6,956	8,544
營運活動之現金(流出)流入	1,179	1,507
資本支出	(1,451)	(469)
現金股利	(1,173)	(1,340)
定期存款	720	(2,990)
銀行借款淨變動	111	(277)
投資與其他	319	72
期末現金	6,661	5,047
自由現金流量*	(272)	1,038

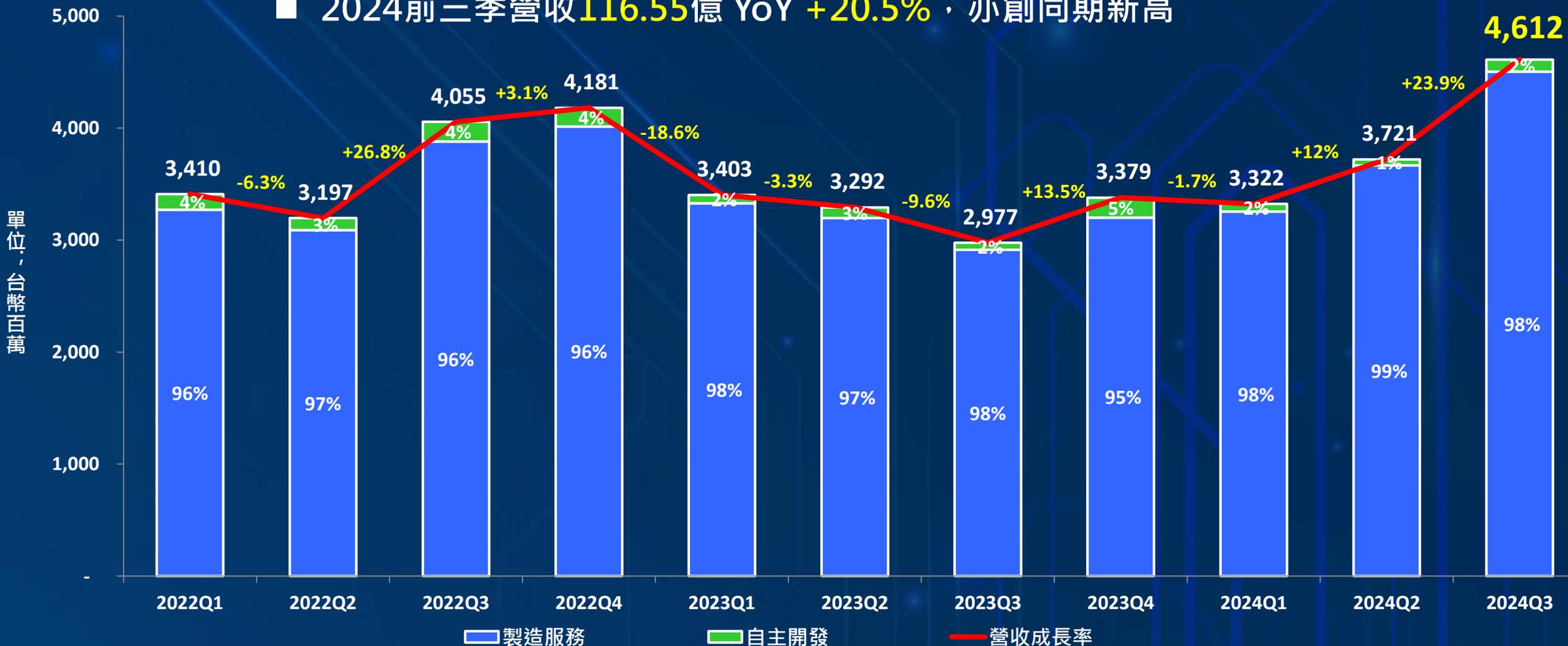
*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

營運與展望

營收趨勢

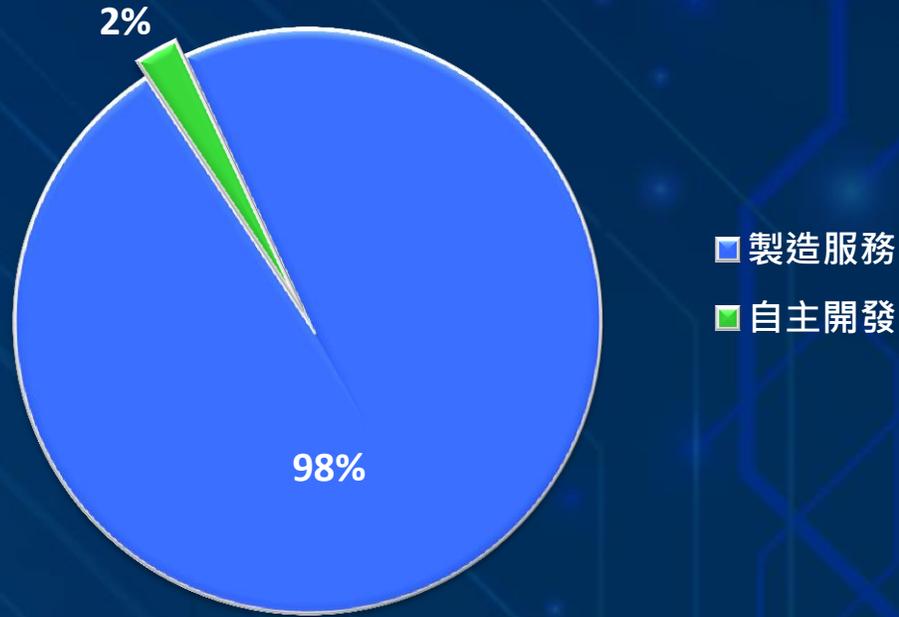


- Q3營收**46.12億** QoQ **+23.9%** YoY **+54.9%**，創單季新高
- 2024前三季營收**116.55億** YoY **+20.5%**，亦創同期新高



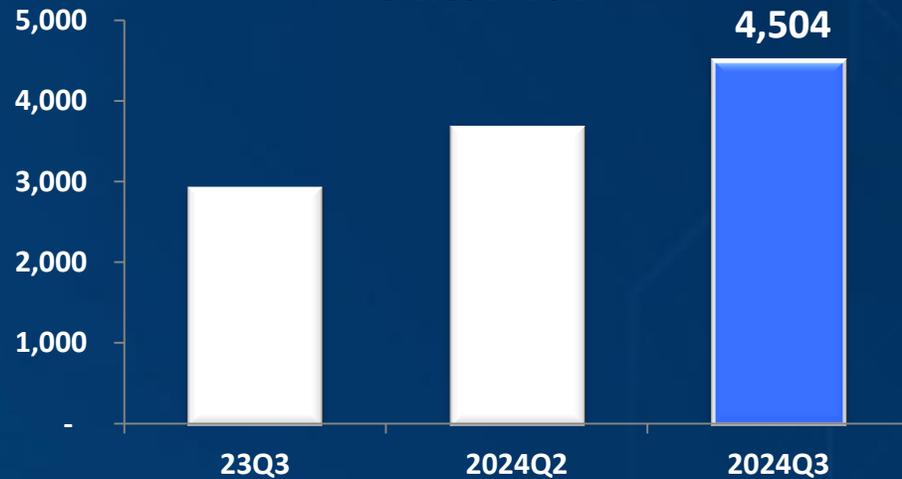
註：製造服務=半導體/面板設備關鍵部件製造+能源設備關鍵部件製造；自主開發=自動化設備

2024年第三季銷售分析-業務別



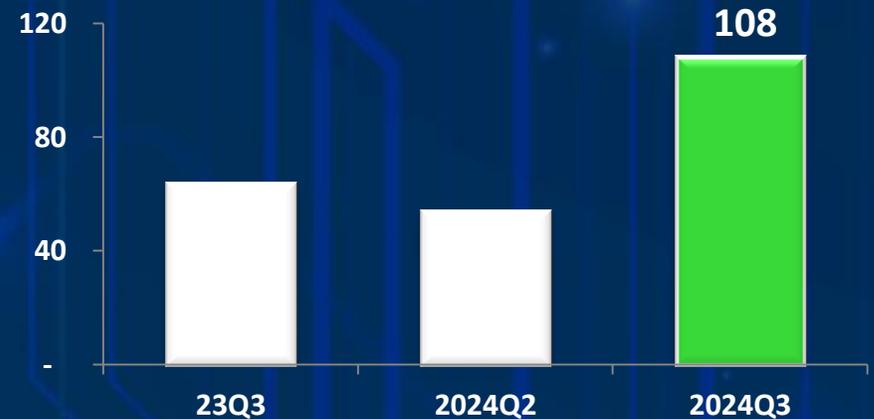
製造服務
+22.8% QoQ
+54.6% YoY

單位：台幣百萬



自主開發
+100.5% QoQ
+70.1% YoY

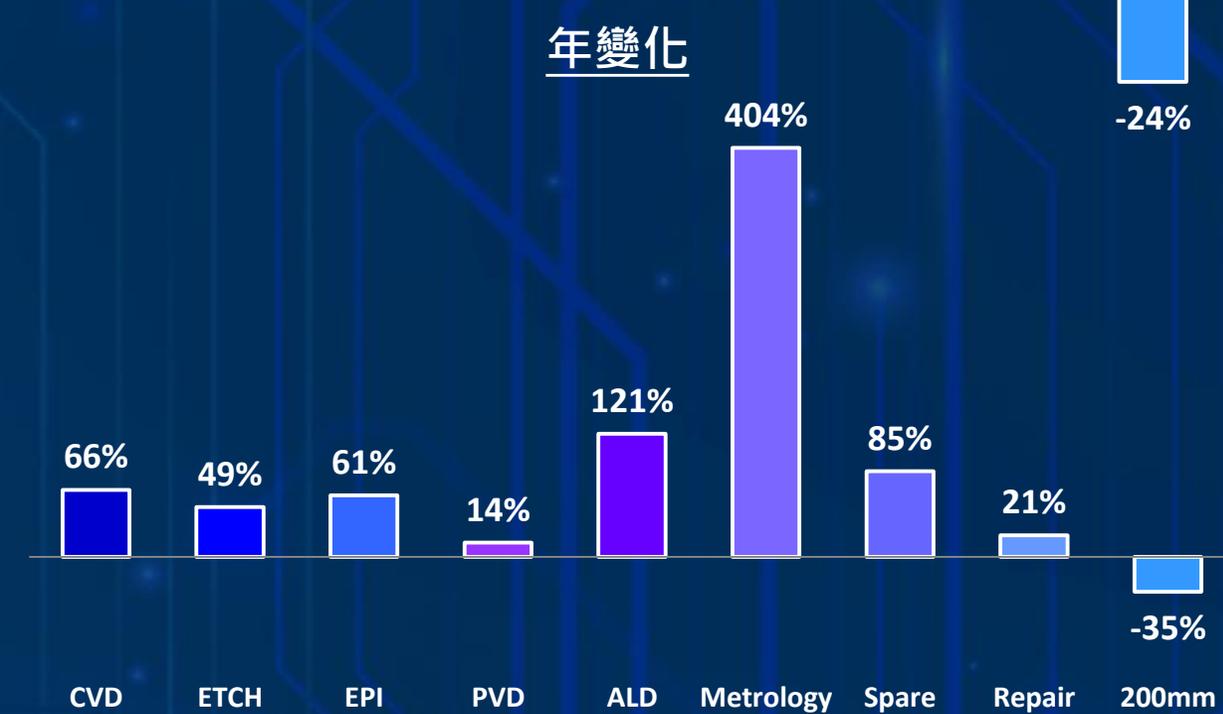
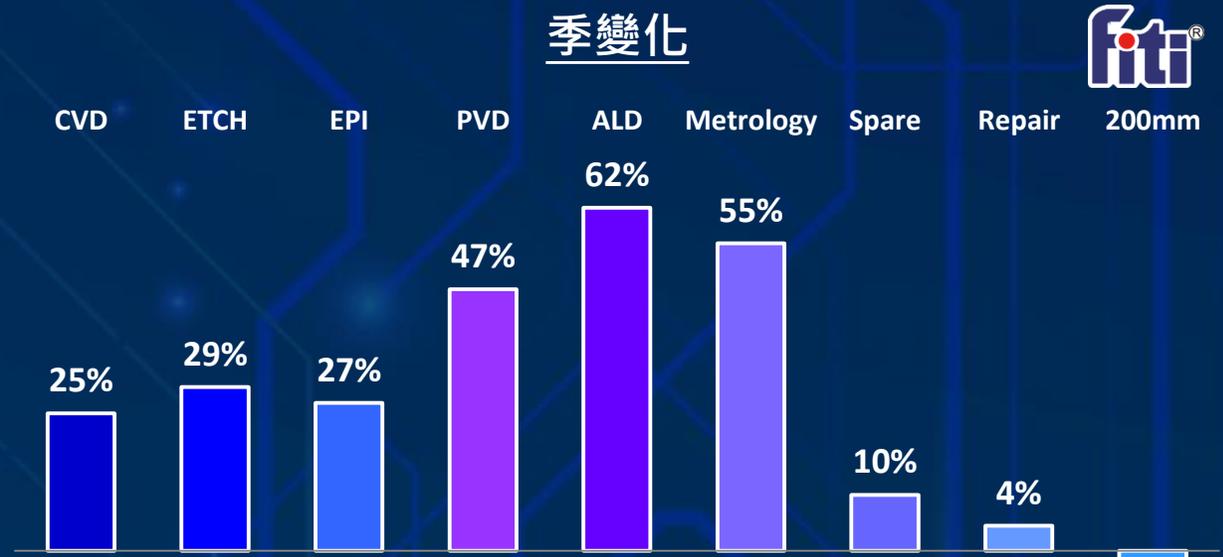
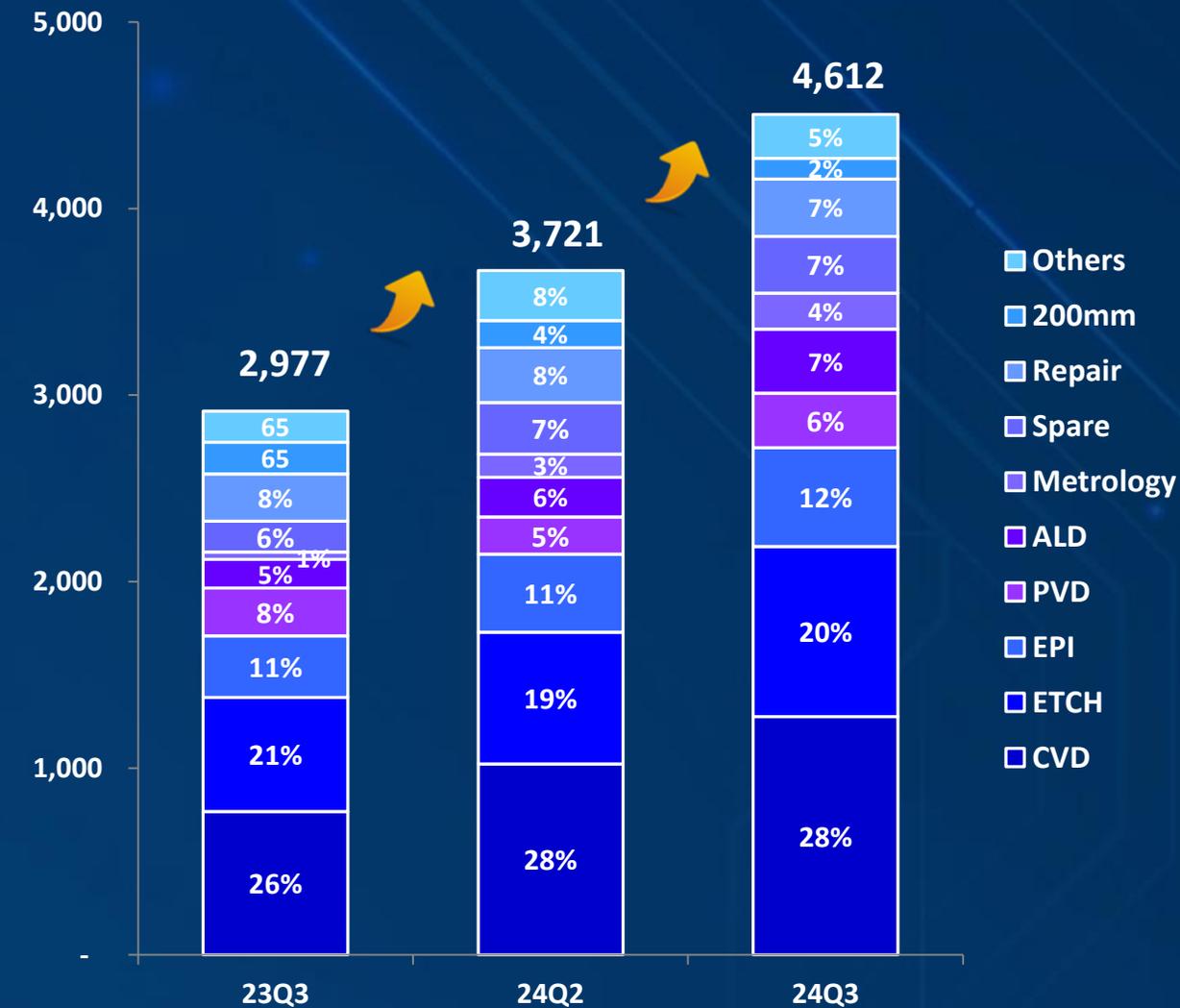
單位：台幣百萬



製造服務銷售分析-產品別



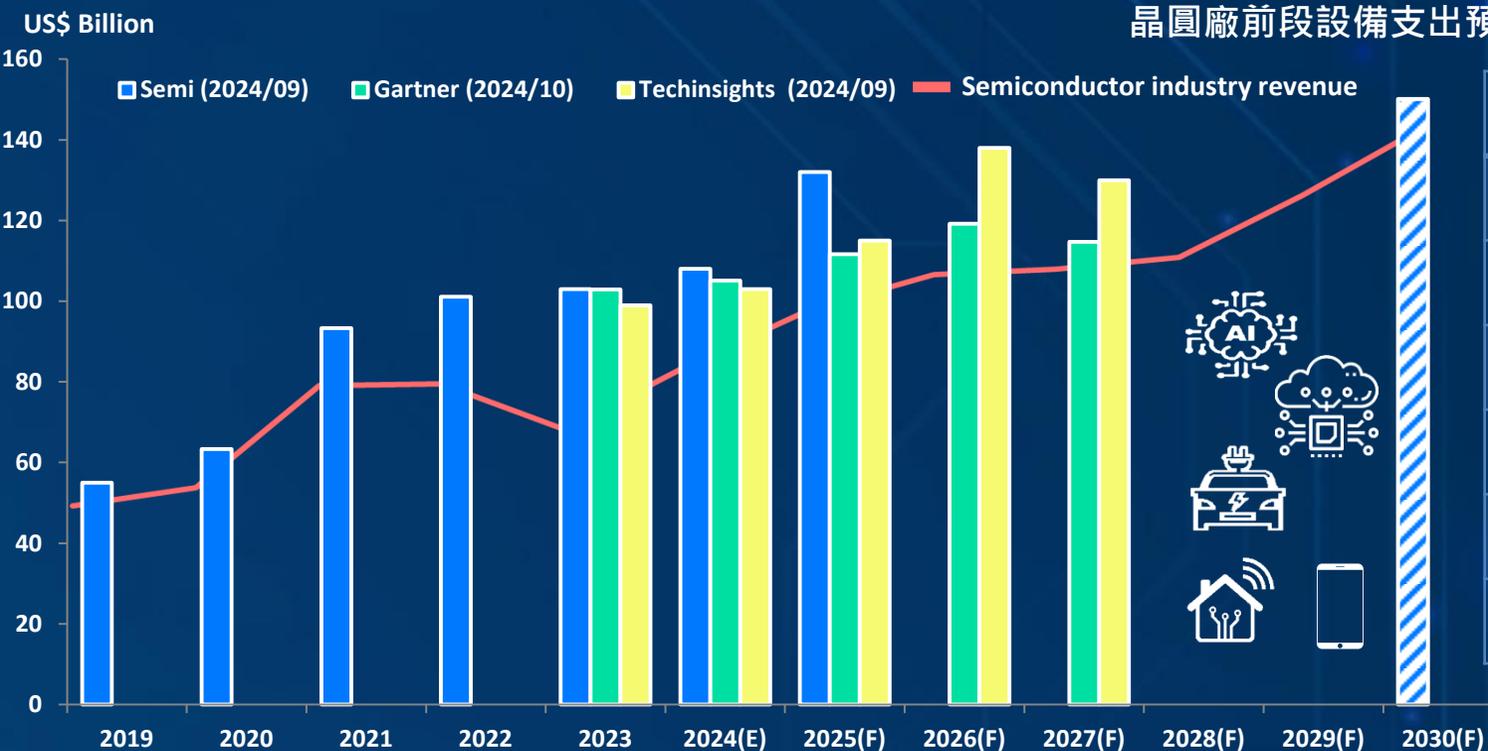
單位：台幣百萬



產業趨勢(1/2)



- AI與HPC推動高頻寬記憶體和先進製程需求的成長，驅動2024年半導體設備市場穩步成長。
- 隨著AI與HPC應用加速發展，先進邏輯與記憶體技術不斷升級，同時先進封裝需求持續擴大，2025年半導體設備市場規模預計將顯著提升。
- 三大研調機構預估WFE
 - 2024年：小幅增加2%~5%
 - 2025年：大幅成長6%~22%
- 新興應用矽含量不斷提升、半導體製程技術的日益複雜，以及地緣政治推動供應鏈自主化等因素，將驅動半導體設備需求的長期成長。



WFE(\$B)	2023	2024(F)	2025(F)	2026(F)	2027(F)
Semi (2024/9)	103	108	132		
YoY	2%	5%	22%		
Gartner (2024/10)	103	105	112	119	115
YoY	2%	2%	6%	7%	-4%
TechInsights (2024/9)	99	103	115	138	130
YoY	1%	4%	12%	20%	-6%

Source:Semi/Gartner/TechInsights

產業趨勢(2/2)

- 各國政府鼓勵晶片自主，晶圓廠建設計劃正積極推進
- SEMI預計至2027年，全球將新增108座晶圓廠，其中亞洲78座、美洲18座，歐洲及中東地區12座



2024年第四季展望





TCSA
台灣企業永續報告
書銀獎



台灣董事學會
外資精選台灣100強
企業

總結

- 2024年前三季「三率三升」，獲利及每股盈餘(EPS)創下歷史次高紀錄。
 - 自3月起，營收已連續7個月創下新高紀錄。
 - 第三季營收創單季新高，毛利率與營益率均達同期次高。
 - 第四季營收可望穩步提升，全年營收有望挑戰歷史新高。
- 2025設備市場需求正向成長。
 - 隨著AI、數據中心與自動駕駛應用的快速成長，預計到2030年，全球半導體市場規模將增至1兆美元，年複合成長率達9%。
 - 各國積極建立半導體自主供應鏈並擴充戰略性產能，以提升供應鏈的安全性與韌性，進一步推動晶圓廠的設立與產能擴展，帶動半導體設備及備品維修服務需求的成長。
 - GAA架構、晶背供電、CoWoS以及高層數3D NAND的導入，推動蝕刻、薄膜沉積及檢測設備需求的成長。
 - 泰國羅勇廠預計明年H1投產，將增添成長力道。

Q&A

The background of the slide is a complex, glowing blue circuit board. The circuit traces are illuminated with bright blue light, creating a sense of depth and technology. In the center of the board, there is a prominent square area that glows more intensely than the surrounding traces. The overall aesthetic is clean, modern, and high-tech.



Thank you